

114學年度 畢業專題 分組名單

組別	指導教授	題目	姓名
1	康尚文	3D金屬列印熱管多孔結構測試	古鎮宇
			陳宥勳
			孫瑋佑
			劉峻瑛
2	康尚文	3D列印多孔結構熱傳性能測試	詹濼綸
			施宥榛
			謝永恩
3	楊智旭	產線型計數警報器	孫愷駿
			傅俊升
			陳冠佑
4	楊智旭	智慧工廠環境控制系統與設計	楊泓益
			呂紹偉
			張泓碩
5	楊龍杰	MEMS流速感測器應用於拍翼流場測定	廖冠毅
			林毅勝
			李承澤
6	楊龍杰	電容式壓力感測機改良	君 伊
			李維澤
			吳尚哲
7	楊龍杰	使用LSTF預測數據走向驗證其正確性	李禮安
			吳友傑
9	李宗翰	AI影像分析深度學習	周暉傑
			姜丞又
			張之璋
10	李宗翰	NVIDIA DLI 產學合作	楊稚煒
			密祖弘
			郭昱呈
12	林清彬	環氧樹脂添加銀作為高導熱塗層以探討鋁表面池沸騰熱傳	邱詩遙
			尤宇傑
			鄧兆廷
14	吳乾琦	輻射狀光學尺的製程熱效應模擬分析	羅章元
			謝承峻
			張秉豐
			黃柏諺
15	吳乾琦	光柵尺製成熱效應分析	陳品崐
			林秉廉
			劉昌城
			賴晉頡
16	李宜勳	整合YOLOv11模型與影像處理技術的車道置中自走車系統	駱杰森
			吳淨發
			李冠禹
17	王鈺詞	踝關節軟骨磨損重建之多孔結構設計與製造	周柏聿
			林思妤
			鐘苡亘
			陳莘沛
18	王鈺詞	PCL線材抽線與3D列印製程建立	張承暉
			許豐愷
			盧元君
			張廷綸
			陳勤洹

19	王鈺詞	踝關節植入物金屬3D列印與靜動態測試	洪 臻
			葉芷妘
			蔡姍珊
20	郭兆渝	常壓電漿功率對於基板溫度之影響研究	鄭泓奕
			施凱國
			吳茂源
21	郭兆渝	利用電漿技術處理電漿以探討種子發芽與成長率之影響	劉書銘
			彭柚銓
			吳丞凱
22	郭兆渝	探討旋轉塗佈參數調整對於石墨烯奈米片塗層厚度之影響	黃焯煒
			黃景轅
23	莊家維	重力平衡線性delta機械臂設計	陳昫廷
			陳冠宇
24	莊家維	機械手臂與重力平衡	黃宇廷
			高瑞澤
8	李彥霆	內燃機零部件設計製造與測試	朱瑋騏
11	李彥霆	可回收之防燃結構	盧俊霖
			李瑋祥
			戴承偉
13	李彥霆	基於幾何形狀優化的管道水路水力發電扇葉設計研究與儲能效率提升	黃顯程
			黃柏豪
			吳尚諭
			游耀森